

SILICON BRIDGE DIODE SPECIFICATION

1. Absolute Maximum Ratings ($T_c=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified) ()Reference value

Item	Symbol	Conditions	Ratings	Unit	
Storage temperature	T_{stg}		-55 ~ 150	°C	
Operating junction temperature	T_j		150		
MAX reverse voltage	V_{RM}		800	V	
Average rectified forward current	I_o	60Hz. Sine wave resistance load	With heat-sink $T_c=116^\circ\text{C}$	6	A
			No heat-sink $T_a=30^\circ\text{C}$	2.1	
Peak surge forward current	I_{FSM}	60Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value $T_j=25^\circ\text{C}$	165	A	
	I_{FSM1}	$t_p=1\text{ms}$, $T_j=25^\circ\text{C}$ Non-repetitive	475		
Current squared time	I^2t	$1\text{ms} \leq t < 8.3\text{ms}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ per diode	113	A ² s	
Dielectric strength	V_{dis}	Terminals to case, AC 1 minute	2.0	kV	
Mounting torque	TOR	()Shows recommended value	0.8(0.5)	N·m	

2. Electrical Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified) * per diode

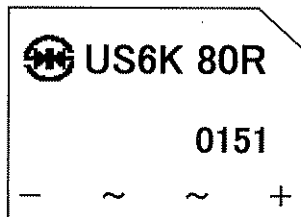
Forward voltage	V_F	$I_F=3\text{A}$ Pulse measurement	*	MAX 1.00	V
Reverse current	I_R	$V_R=V_{RM}$ Pulse measurement	*	MAX 10	μA
Thermal resistance	θ_{jc}	Junction to case, with heat-sink		MAX 3.0	°C/W
	θ_{jl}	Junction to lead, no heat-sink	※	MAX 5	
	θ_{ja}	Junction to ambient no heat-sink	※	MAX 35	

3. Outline

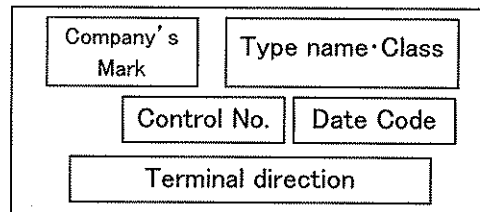
Package name : D6K Package

DWG No. : 3SK-990203

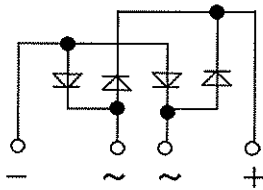
4. Marking



① ② ③ ④
Date code : Christian year end on, and month (1~9, 0, N, D)
Control No. : 01~99



5. Terminal connection



6. Material

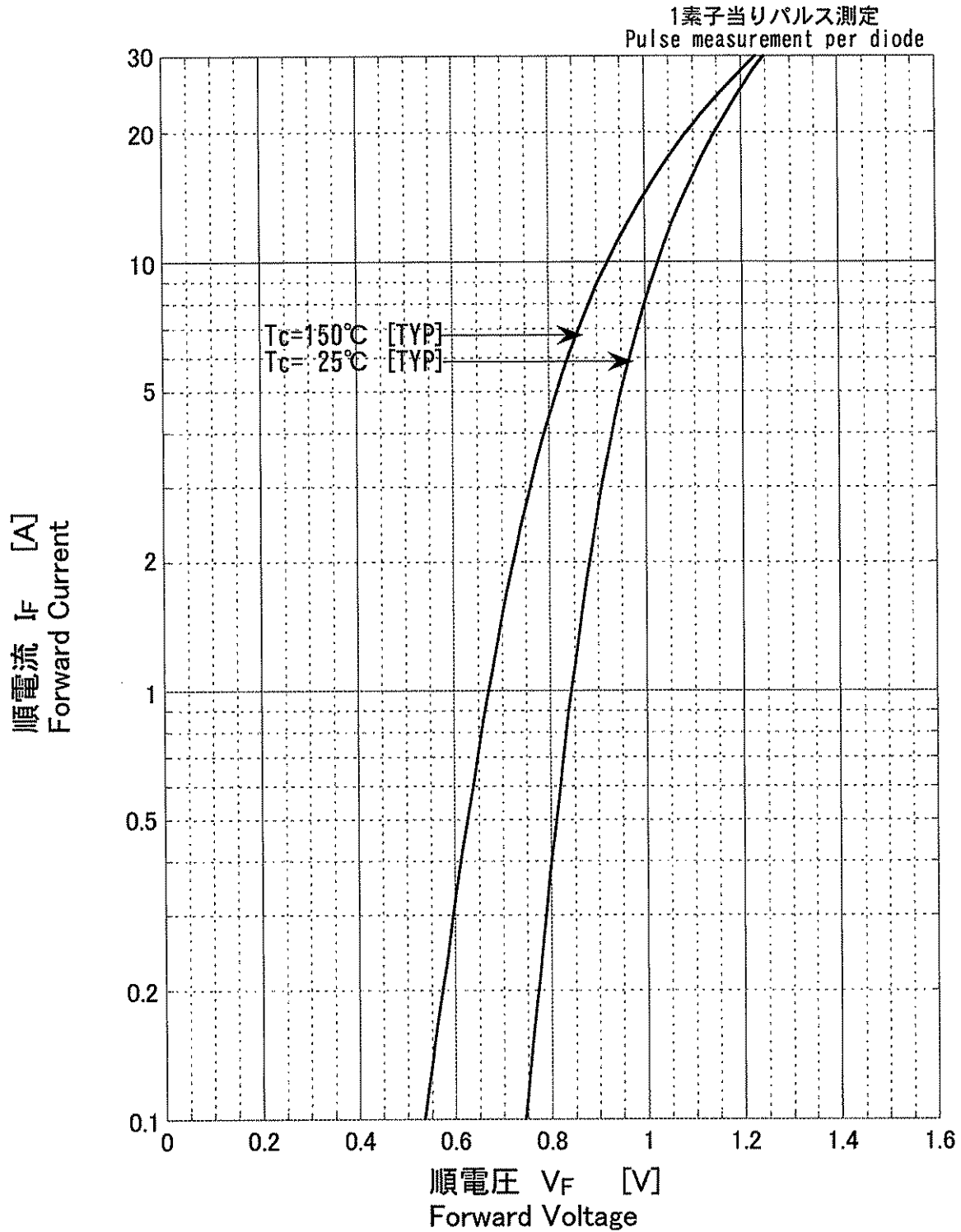
Lead : Material【Cu】 Plating【Sn-Bi】
Case : Epoxy resin(Black), UL94;V-0






Please acknowledge that the specification might changes without the refusal occasionally.

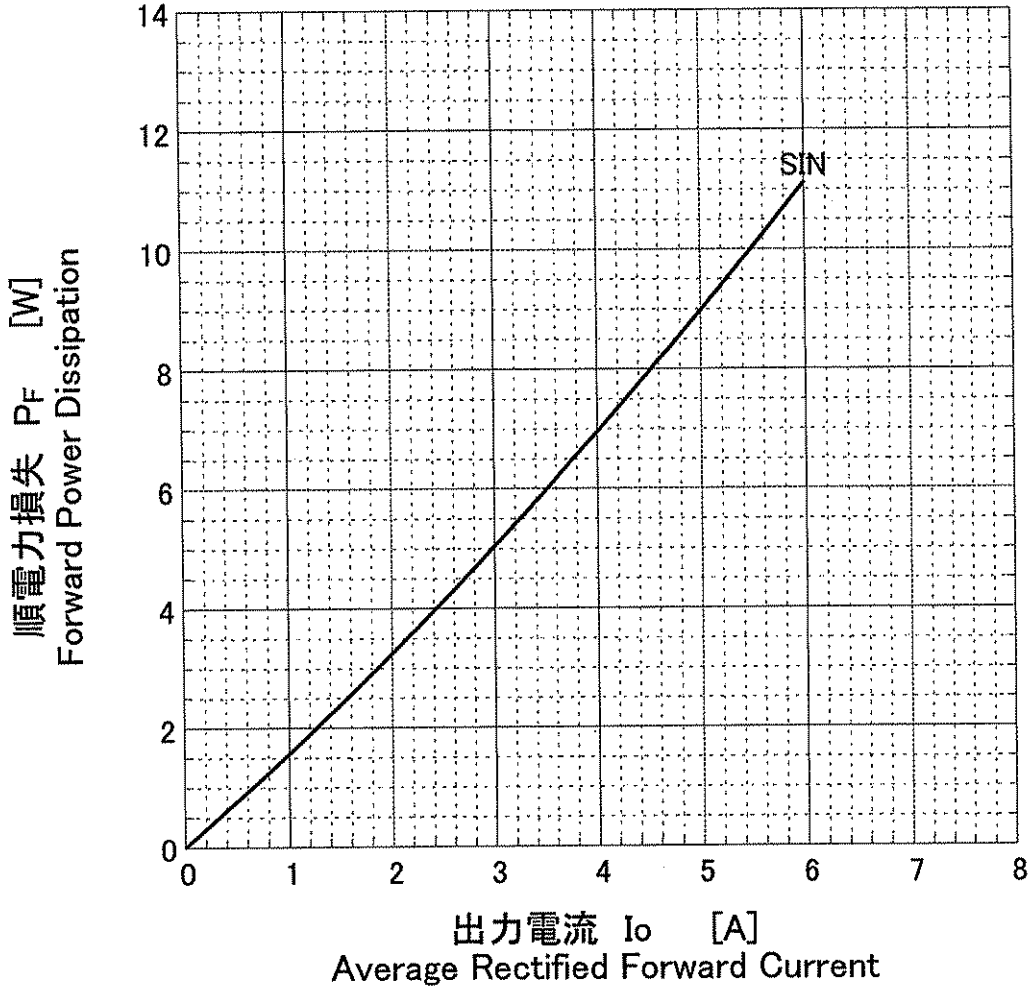
DATE	DEGD.	DESCRIPTION	CHKD	Customer's :	Code No. :	DWG No.	EDIT
4	MAY.27.2005	Arai	Correction	MANAGER <i>Ad. Saitoh</i>	Type Name : US6KB80R	3SK-050048	-4
3	MAY.16.2005	Arai	Correction				
2	MAR.07.2005	Arai	Correction				
1	FEB.01.2005	Arai	Newly	CHKD <i>Ad. Saitoh</i>			
SHINDENGEN ELECTRIC MFG.CO.,LTD. SEMICONDUCTOR DIV. DEVICES DEVELOPMENT DEPT.1 DEVICES DEVELOPMENT SECT.3							

US6KB80R 順方向特性 Forward Voltage

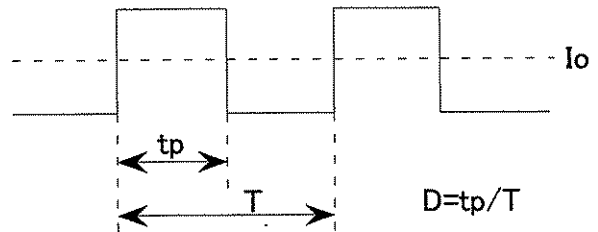





版	年月日	担当	記 事	課 長	確 認	担 当
1	2005-06-08	新井	新 設			
名称	US6KB80R 標準特性図(案)			図 番	3SK-050161-1	

順電力損失曲線
US6KB80R Forward Power Dissipation

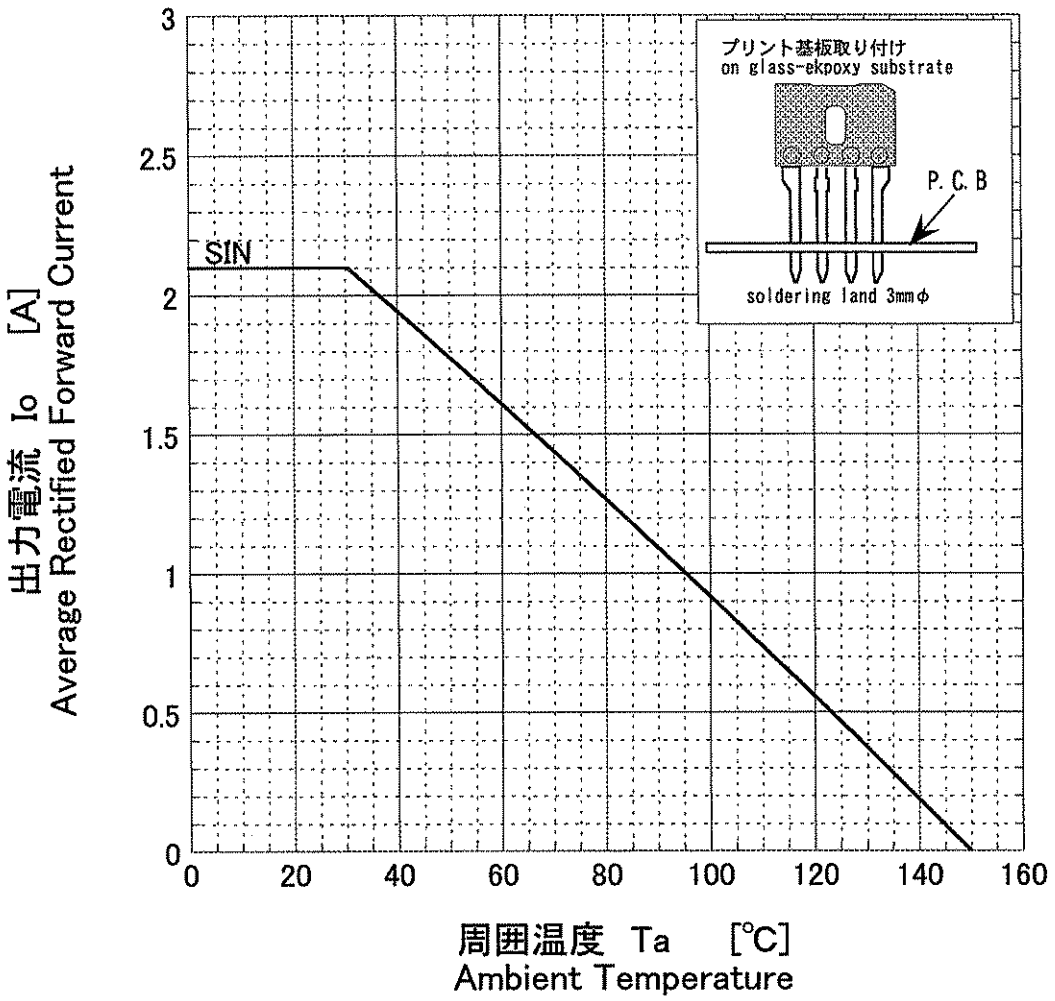


● $T_j = 150^\circ\text{C}$



版	年月日	担当	記事	課長	確認	担当
1	2005-06-08	新井	新設	 05.6.-8 健朗	 05.6.-8 健朗	 05.6.08 寿和
名称 US6KB80R 標準特性図(案)				図番	3SK-050162-1	

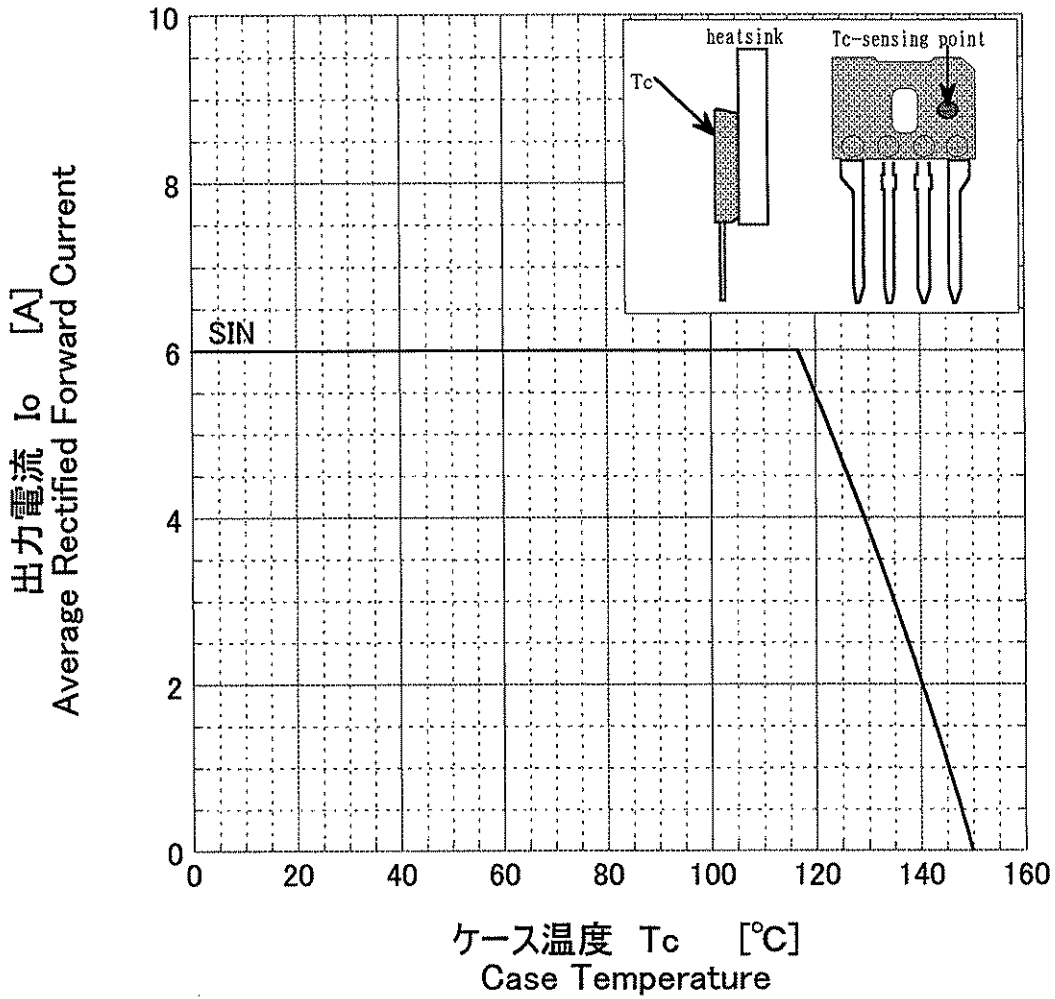
US6KB80R デイレーティングカーブ
Derating Curve



版	年月日	担当	記事	課長	確認	担当
1	2005-06-08	新井	新設			
名称 US6KB80R 標準特性図(案)				図番	3SK-050163-1	

US6KB80R

ディレーティングカーブ
Derating Curve

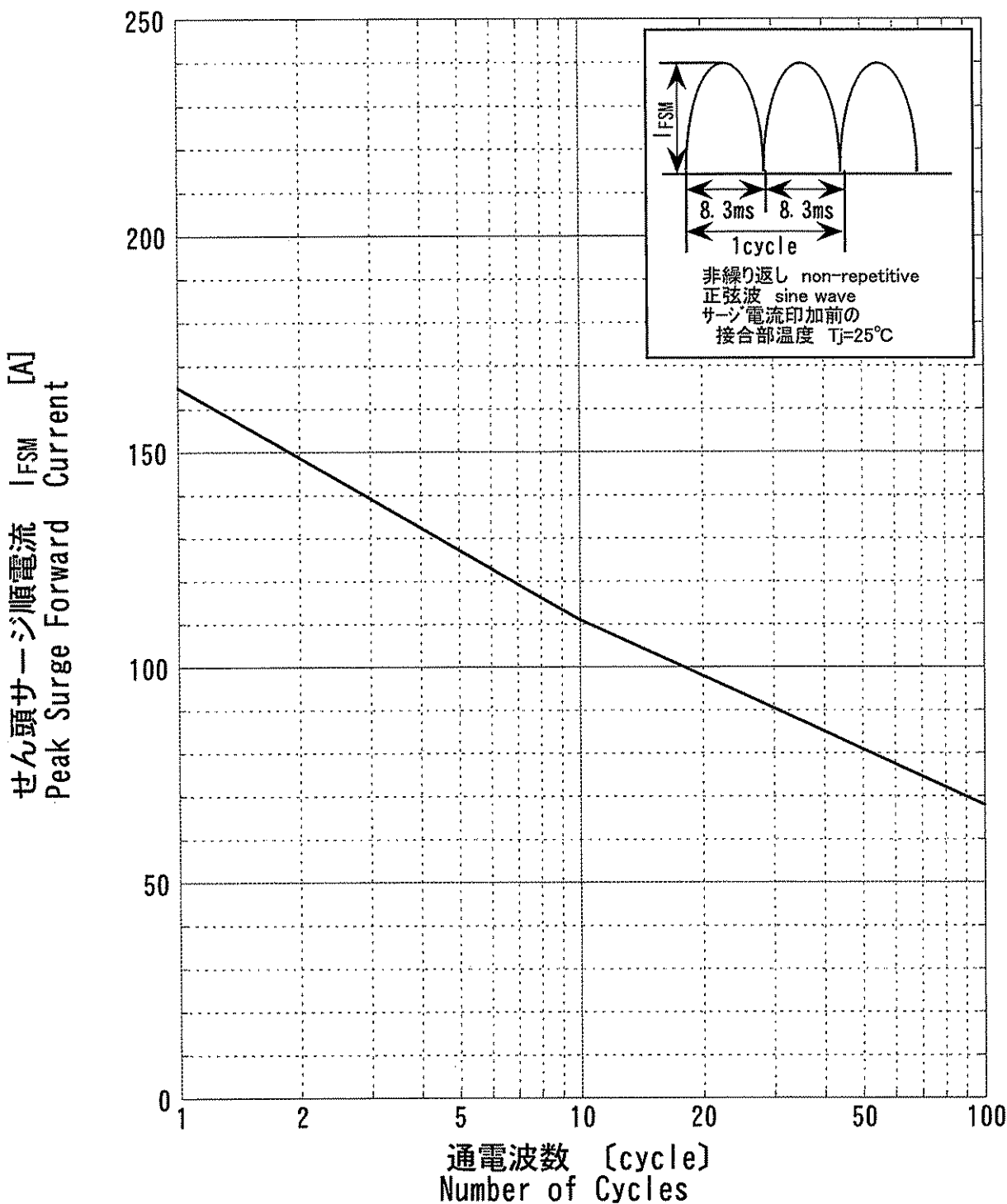


● $V_R = V_{RM}$

正弦波 sine wave
抵抗負荷 R - Load
フィン実装 with heatsink

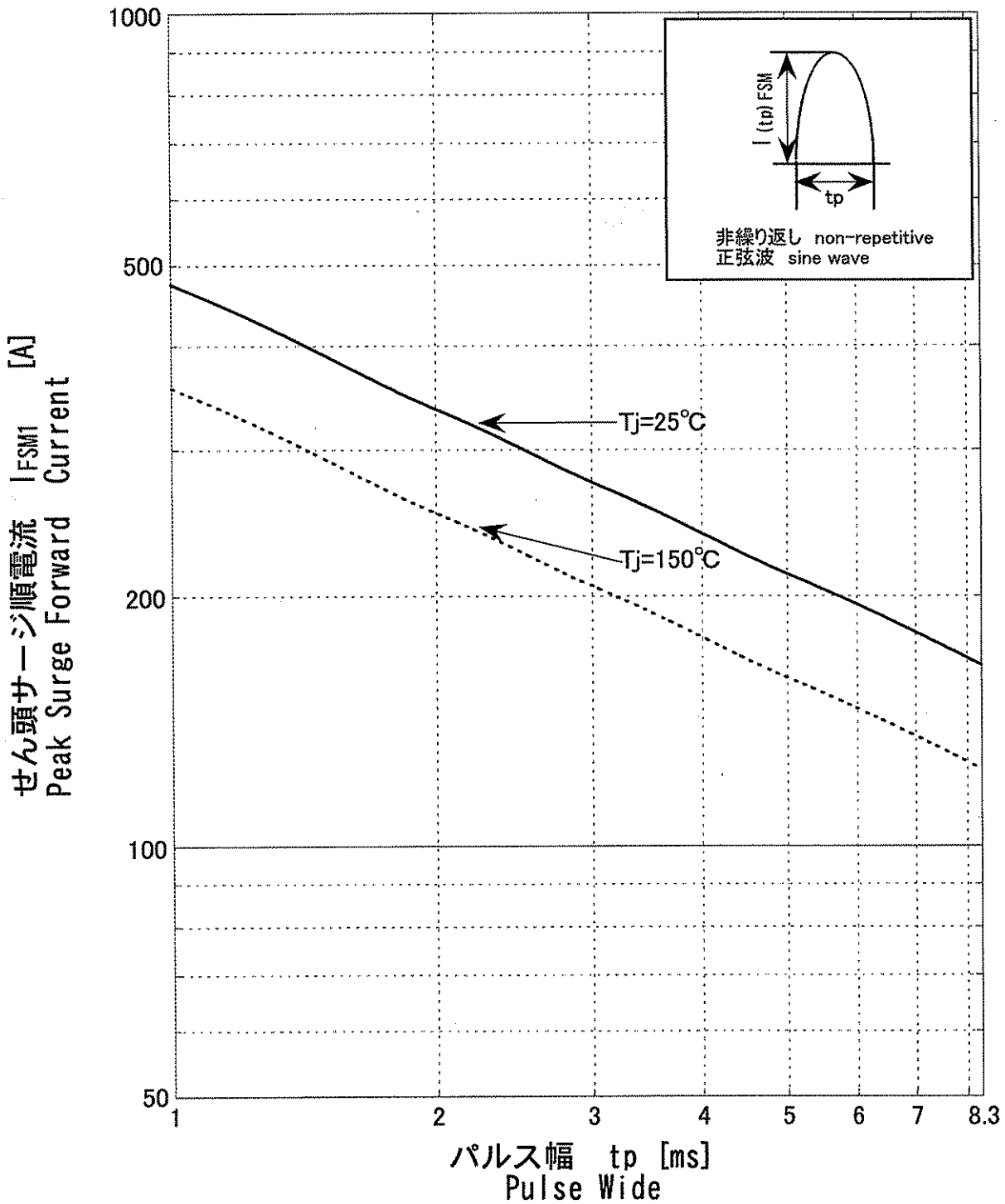
版	年月日	担当	記事	課長	確認	担当
1	2005-06-08	新井	新設			
名称 US6KB80R 標準特性図(案)				図番	3SK-050164-1	




せん頭サージ順電流耐量
US6KB80R Peak Surge Forward Capability



版	年月日	担当	記事	課長	確認	担当
1	2005-06-08	新井	新設			
名称	US6KB80R 標準特性図(案)			図番	3SK-050165-1	

せん頭サージ順電流耐量
US6KB80R Peak Surge Forward Capability



版	年月日	担当	記事	課長	確認	担当
1	2005-06-08	新井	新設	 05.6.-8 健朗	 05.6.-8 健朗	 05.6.08 寿和
名称 US6KB80R 標準特性図(案)				図番	3SK-050166-1	

OUTLINE DIMENSIONS

Case : KB

Unit : mm

